

LS-DYNAを使用した

「衝撃/落下解析 体験セミナー」のご案内

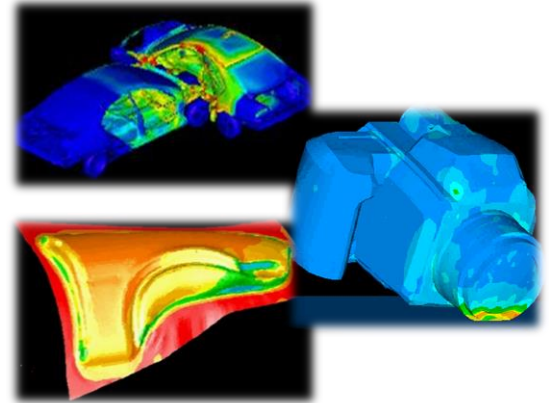
2014.7.24 (木) 10:00~12:30

東京会場 富士通トラステッド・クラウド・スクエア (世界貿易センタービル)

近年、ものづくりにおける解析（コンピュータ・シミュレーション）は、必要不可欠なものになってきております。また、コンピュータの高性能化に伴い、複雑な物理現象も、比較的短時間で解析ができ、設計／製造プロセスに組み込むことが可能となってきております。

本セミナーでは、製造業の皆様へのQCD向上に向け、シミュレーションを活用したご提案をさせていただくとともに、衝突／衝撃／落下解析に威力を発揮する「LS-DYNA」を用い、実際にソフトウェアの操作と効果をご体験いただける内容となっております。

ご多用の折とは存じますが、この機会に、是非ご参加頂けますようお願い申し上げます。



日時・スケジュール

セミナー名	日時	内容
衝撃/落下解析 体験セミナー (LS-DYNA)	7月24日(木) 10:00~12:30 (受付9:30~)	①LS-DYNAの概要ご説明 ②解析データ作成から解析結果表示までの一連の作業のご体験 ③質疑応答

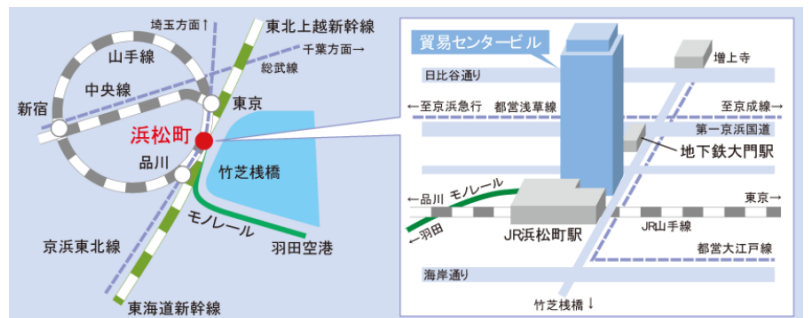
- ・お申し込み人数が3名未満の場合や、気象状況や事故等のため、休講もしくは日程変更をすることがあります。予めご了承をお願い申し上げます。また、その際は改めてご連絡申し上げます。
- ・お申し込み先着順で定員数になり次第、受付を終了させていただきます。
- ・パソコンは1人1台分をご用意いたします。
- ・同業他社の方のお申し込みはお断りする場合がございますので、ご了承願います。

開催場所

富士通トラステッド・クラウド・スクエア

 東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービル [30階(受付)]

- ・JR山手線・京浜東北線/東京モノレール「浜松町駅」より2階コンコースで直結
- ・都営地下鉄浅草線・大江戸線「大門駅」より地下1階で直結 (B3出口)



お申込方法 (事前予約制、受講料無料)

下記URLより、お申し込みをお願い致します。

<https://seminar.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/2287>